銅クラッドアルミ線の高周波抵抗の理論解析

国立大学法人 千葉大学 八 代 健一郎¹ ケーブル・機器開発センター 上 滝 千 尋² イ ン フ ラ 事 業 部 門 新 元 孝³ 応 用 電 磁 気 研 究 室 官 寧⁴

Theorical Analysis on AC Resistance of Copper Clad Aluminum Wires

K. Yashiro, C. Kamidaki, T. Shinmoto, and N. Guan

磁界の結合を利用するタイプの非接触給電装置は、その伝送効率が回路のQ値に依存するため高周波で 抵抗の低いコイルが求められる.アルミニウム(Al)線に銅(Cu)を一様に被覆した銅クラッドアルミ (Copper Clad Aluminum,以下CCAと記す)線で巻回したコイルは、特定の周波数範囲で同じ形状のCu 線コイルよりも低い高周波抵抗を示す.当社では、CCA線の表皮効果と近接効果を解析的に定式化し、高 周波抵抗の数値解析を行った.得られた計算値は測定値とよい一致を見せた.また、CCA線コイルがCu 線コイルより高周波抵抗の上昇が抑制される現象について解明した.

Wireless power transfer system using inductive coupling through a magnetic field requires low resistance coil at high frequency because its efficiency significantly influenced by its quality factor. Copper clad aluminum wire (CCA) is an aluminum wire coated by a thin copper (Cu) layer, and is used for winding wires. A CCA coil shows lower AC resistance than Cu one with the same dimension at high frequencies under certain circumstances. We formulated both the skin and proximity effects on CCA wires and analyzed numerically the AC resistance of the CCA-wound coils. The analysis has successfully explained the unusual phenomenon that CCA wires can suppress the AC resistance than Cu ones.

1. まえがき

近年,電線を用いずに電磁気を利用して電力を伝送す る,いわゆる非接触給電の技術が注目を集めている.当 技術はスマートフォンやタブレットなどの小型電子機器 だけでなく、大型家電や電気自動車への搭載も盛んに開 発が進められている¹⁾. 空間を介して電力を伝送する伝 送効率は回路のQ値に依存するため、磁界の結合を利用 するタイプの非接触給電装置においてコイルは重要な部 品である²⁾. コイルのQ値は周波数に比例し,抵抗に反 比例するため、可能な限り高い周波数で低い抵抗が求め られる.しかし、高周波電流はコイルの周囲に高周波磁 界をつくり、コイルを構成する導線の内部に渦電流を発 生させるため、コイルの抵抗は周波数の上昇に従い増大 してしまう. これを損失の発生源で区別して表皮効果お よび近接効果と呼ぶ.抵抗の上昇は電力伝送効率の低下 のみでなく、発熱量の増大を招くのでできる限り抑制す ることが求められる.

銅クラッドアルミ(Copper Clad Aluminum,以下CCA と記す)線はアルミ(Al)線に一様な薄い銅(Cu)の層 を被覆した電線であり、CuとAlの界面は強固な金属結合 を形成している(図 1).CCA線は主原料が資源豊富なAl で構成され、一般的に用いられるCu線よりも軽量であ り、接続性・はんだ性がCu線と同等である³⁾.Alの導電 率はCuよりも低いため、CCA線は通常Cu線よりも太い導 体径で用いられる.しかしわれわれはCCA線コイルが、 特定の条件下で同じ形状のCu線コイルよりも低い高周波 抵抗を示すことを見出した⁴⁾.



図1 CCA線 Fig. 1. Copper clad aluminum wires.

¹ 国立大学法人千葉大学大学院工学研究科 教授

² メタルケーブル・機器開発部

³ インフラ事業部門統括付(工学博士)

⁴ 応用電磁気研究室フェロー室長(工学博士)

略語・専門用語リスト 略語・専門用語	正式表記	説明
Q 値	Quality factor	共振系において,一周期の間に蓄えられるエネルギーと系から散逸す るエネルギーの比.コイルのQ値はインダクタンスと角周波数の積を 抵抗で除して求める.
表皮効果	Skin effect	高周波電流が導体を流れるとき、電流が導体の表面に集中し、電流の 流れる実効面積が小さくなり抵抗が上昇する現象.
近接効果	Proximity effect	近接した導体に流れる電流の作る高周波磁界が導体に侵入し, 渦電流 が生じて損失が発生する現象.

本論文では、CCA線の表皮効果と近接効果を解析的に 定式化し、数値解析した結果からCCA線およびCu線コ イルの高周波抵抗の比較を行った.その結果、CCA線は 近接効果による損失がCu線よりも小さく、CCA線コイ ルはCu線コイルよりも周波数の上昇に対する高周波抵 抗の増大が抑制されることを解明した.数値解析の結果 は測定結果とよく一致し、高周波でCCA線コイルの高 周波抵抗がCu線よりも低くなる現象が再現された.

2. 定式化

2.1 CCA線の表皮効果

CCA線を図 2 のように断面が円形で 2 層の異なる素 材で構成される, z軸方向に一様に分布する導線としてモ デル化し解析を行った. 導線の内側からi (i=1, 2) 層目 の直径, 導電率, 比透磁率をそれぞれ 2 r_i , σ_i , μ_i と し,時間因子を $e^{j\omega t}$ とする. 電流Iを通電したとき,電界 のz成分 E_i は以下の方程式を満たす.

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial r} - j\omega\mu_i\mu_0\sigma_iE_z = 0$$
(1)

この方程式の解は、次式で表される.

$$E_{z} = \begin{cases} A_{1}J_{0}(k_{1}r) & (r \leq r_{1}) \\ A_{2}J_{0}(k_{2}r) + B_{2}Y_{0}(k_{2}r) & (r_{1} < r \leq r_{2}) \end{cases}$$
(2)



図2 CCA線の解析モデル Fig. 2. Wire model for analysis.

ここに, $k_i^2 = -j\omega\sigma_i\mu_i\mu_0$ であり, J_v , Y_v はそれぞれ v次のBessel関数とNeumann関数であり, A_n , B_n は次式 で表される境界条件から求められる定数である⁵⁾.

$$E_{z}|_{r=r_{1}} = E_{z}|_{r=r_{1}}$$
(3)

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{\partial E_z}{\partial r} \bigg|_{r=r_1^-} = \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial E_z}{\partial r} \bigg|_{r=r_1^+}$$
(4)

ただし、考える波長は導線よりも十分に大きく、電磁波の放射の影響は無視できる準定常状態と仮定した.式 (2) より、磁界の θ 成分 H_{θ} は次式で表される.

$$H_{\theta} = \begin{cases} -\frac{\sigma_1}{k_1} A_1 J_0(k_1 r) & (r \leq r_1) \\ -\frac{\sigma_2}{k_2} [A_2 J_0(k_2 r) + B_2 Y_0(k_2 r)] & (r_1 < r \leq r_2) \end{cases}$$
(5)

Ampéreの法則より, 導線に流れる電流Iは導線表面の磁界の線積分で与えられる.

$$I = \oint H_{\theta}|_{r=r_2} dl$$

= $\frac{2\pi\xi}{j\omega\mu_2\mu_0} [A_2 J_0'(\xi) + B_2 Y_0'(\xi)]$ (6)

ここに、 $\xi = k_2 r_2$ である.式(6)から、導線周囲の 電磁界はすべて*I*を含む関数として表される.

ここで,長さ1の導線内部における1 周期あたりの電力損失平均P_sは,導線表面から導線内部に流れ込むパワーフローに等しい.

$$\overline{P}_{s} = -\frac{1}{2} \oint E \times H^{*} \cdot dS$$

$$= \frac{j\omega\mu_{2}\mu_{0}l|I|^{2}}{4\pi\xi} \cdot \frac{A_{2}J_{0}(\xi) + B_{2}Y_{0}(\xi)}{A_{2}J_{0}'(\xi) + B_{2}Y_{0}'(\xi)}$$
(7)

一方,抵抗*R*,インダクタンスLの導線に電流Iを通
 電したときの損失*P*_sは次式で表される.

$$\overline{P}_{S} = \frac{1}{2} \left(R + j\omega L \right) \left| I \right|^{2} \tag{8}$$

式(7),(8)より,導体に高周波電流を通電したとき 単位長さあたりの高周波抵抗*R*_sは次式で表される.

$$R_{s} = \Re \left[\frac{j \omega \mu_{2} \mu_{0}}{2 \pi \xi} \cdot \frac{A_{2} J_{0}(\xi) + B_{2} Y_{0}(\xi)}{A_{2} J_{0}'(\xi) + B_{2} Y_{0}'(\xi)} \right]$$
(9)

ここに、 ℜは複素数の実部を表す.

2.2 CCA線の近接効果

図 2 のようにCCA線にx軸方向から外部磁界 H_0 が 作用したとき、磁気ポテンシャルのz成分 A_z は次式で 表される.

$$\frac{\partial^2 A_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_z}{\partial \theta^2} + k_i^2 A_z = 0$$
(10)

この方程式の解は、次式で表される.

$$A_{z} = \sin\theta \times \begin{cases} C_{1}J_{1}(k_{1}r) & (r \leq r_{1}) \\ C_{2}J_{1}(k_{2}r) + D_{2}Y_{1}(k_{2}r) & (r_{1} < r \leq r_{2}) \\ C_{3}r + D_{3}r^{-1} & (r_{2} < r) \end{cases}$$
(11)

ここに, *C_n*, *D_n*は次式で表される境界条件から求められる定数である.

$$\mu_i A_z |_{r=r_i^-} = \mu_{i+1} A_z |_{r=r_i^+} \quad (i=1,2)$$
(12)

$$\left. \frac{\partial A_z}{\partial r} \right|_{r=r_i^-} = \left. \frac{\partial A_z}{\partial r} \right|_{r=r_i^+} \quad (i=1,2) \tag{13}$$

また, $r \to \infty$ の極限で $A_z = H_0 r \sin \theta$ であることから,

$$C_3 = H_0 \tag{14}$$

である.式(10),(13)より,導線周囲の電磁界は*H*₀を 含む関数として求められる.

長さ1の導線の外部磁界による電力損失平均*P_p*は,導線表面から導線内部に流れ込むパワーフローに等しい.

$$\overline{P}_{p} = -\frac{1}{2} \oint E \times H^{*} \cdot dS$$
$$= -\frac{2\pi l \left|\xi\right|^{2} \left|H_{0}\right|^{2}}{\sigma_{2}} \cdot \frac{\xi XY^{*}}{\left|Z\right|^{2}}$$
(15)



図3 R_s の計算値 Fig. 3. Calculated R_s in CCA and Cu wires.

ここに,

$$X = C_2 J_1(\xi) + D_2 Y_1(\xi)$$

$$Y = C_2 J_1'(\xi) + D_2 Y_1'(\xi)$$

$$Z = (\mu_2 - 1) X + \xi [C_2 J_0(\xi) + D_2 Y_0(\xi)]$$
(16)

である. P_pの実部は渦電流による損失を与える.

2.3 高周波抵抗の定式化

導線を巻いたコイルの場合,コイルに作用する磁界は 導線に流れる電流自身によって作られるため,磁界大き さは電流の大きさに比例する.

$$|H_0| = \alpha |I| \tag{17}$$

ここに、 a はコイルの構造に依存する形状因子である. 形状因子 a を用いて高周波抵抗は次式で表される.

$$R_{ac} = R_s + \alpha^2 D_p \tag{18}$$

ここに, *D*_pは近接効果による単位長さあたりの損失であり, 次式で表される.

$$D_{p} = -\frac{4\pi \left|\xi\right|^{2}}{\sigma_{2}} \cdot \Re\left(\xi \frac{XY^{*}}{\left|Z\right|^{2}}\right)$$
(19)

3. 数 値 計 算

3.1 表皮効果

図 3 は直径が 0.4 mmのCu線と 5 %CCA線(断面に しめる銅の割合が 5 %のCCA線)の表皮効果による高 周波抵抗 R_s を計算した結果である. CuとAlの導電率はそ れぞれ 5.8×10⁷, 3.3×10⁷ S/mとした. CCA線の R_s は高い 周波数でCu線に漸近するものの, 100 MHzまでの全周波 数でCu線よりも高い. 図 4 はCu線の単位電流密度で正 規化された 500 kHzにおける導線内部の電流密度分布で ある. CCA線内部の電流密度は、導電率差のためr= 0.195 mmのAl層とCu層の界面で不連続に増減する.



図4 導線内の電流密度分布(500 kHz) Fig. 4. Distribution of current density at 500 kHz.

図 5 は 1 A, 500 kHzの電流を通電したときの導線 内部の損失分布である. CCA線の電流密度はCu層で高 くなるため、導電率の低いAl層に流れる電流密度は一 様なAl線の場合よりも低くなるが、導電率の差によっ て損失密度はすべての位置でCu線よりも大きい. その ため、すべての周波数でCCA線のR_sはCu線よりも小さ くならない.

3. 2 近接効果

図 6 は直径が 0.4 mmのCu線と 5 %CCA線の近接 効果による損失*D_p*を計算した結果である.*D_p*は周波数の 上昇に従い増大する.また,420 kHz以下ではCCA線の ほうが低く,420 kHz以上ではCCA線のほうが高い.

CCA線のD_pがCu線よりも低い理由は,以下のように 説明される.図7,8にx軸方向から1A/mm,100kHz の高周波磁界を印加したときの,導線周囲におけるy軸 上の磁界分布と渦電流損密度分布を計算した結果を示 す.周波数が高いため,磁界は導線内部に侵入せず導線 表面に集中する.CCA線はAl層の導電率が低くCu線よ りも磁界が内部に侵入するので各所での磁界の時間変化 が小さい.渦電流は磁界変化の大きさに比例するため, CCA線の渦電流損失密度はCu線よりも小さい.しかし,









周波数がさらに上昇すると、磁界はほぼ導線表面に集中 しCCA線の渦電流密度分布はCu線と同様になるので、 導電率の低いCCA線の渦電流損はかえって増大する.図 9 には 1 A/mm, 1 MHzの高周波磁界を印加したときの



図7 導線付近の磁界分布(100 kHz) Fig. 7. Distribution of magnetic field at 100 kHz.



図8 導線内の渦電流損密度分布 (100 kHz) Fig. 8. Distribution of eddy-current loss density at 100 kHz.



図9 導線内の渦電流損密度分布(1 MHz) Fig. 9. Distribution of eddy-current loss density at 1 MHz.

渦電流損密度分布を示した. CCA線の渦電流損密度がCu 線よりも高いことが確認できる.

CCA線の近接効果損が低周波でCu線よりも小さく高 周波で大きくなる現象について、さらに定性的に考察す る.簡単のため、断面が円形の一様な材料で構成された 導線を考える.この導線の近接効果損は式(19)を簡略 化し次式で表される⁶.

$$D_{p} = 4\pi\omega\mu a^{2} f_{\text{prox}}(\zeta) \tag{20}$$

ここに,

$$f_{\rm prox}(\zeta) = \frac{1}{\zeta} \frac{\operatorname{ber} \zeta \cdot \operatorname{ber}' \zeta \cdot \operatorname{bei} \zeta \cdot \operatorname{bei}' \zeta}{\operatorname{ber}^2 \zeta + \operatorname{bei}^2 \zeta}$$
(21)

$$\zeta = \sqrt{2} a / \delta = \sqrt{\omega \mu \sigma} a \tag{22}$$

であり、berとbeiはそれぞれ第一種、第二種のケルビン 関数であり、a、 μ 、 σ はそれぞれ導線の半径、透磁率、 導電率である。また、 $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$ は表皮深さであり、 変数ζは素線径で正規化した表皮深さである。図 10, 11 $\ln(a) = 1$ または 10 として導線に磁界を印加したとき の導線周囲の磁界分布を示した。ζが大きいほど磁界の 偏りは強くなり、またζが一定ならば素線径で正規化し た磁界分布は不変である。

関数 f_{prox} は ζ を変数とするから、断面が一様かつ円形のすべての導線に共通の関数である.また、関数 f_{prox} は



図10 外部磁界が印加されたときの導線周囲の 磁界分布 $(a / \delta = 1)$ Fig. 10. Magnetic field distribution for $a / \delta = 1$ when external field is applied.



図11 外部磁界が印加されたときの導線周囲の 磁界分布 $(a / \delta = 10)$ Fig. 11. Magnetic field distribution for $a / \delta = 10$ when external field is applied.

 $D_p \sigma \sigma$ に依存する変数をまとめるので、*a*、 wおよび μ を固定した $D_p \sigma \sigma$ 依存性を与える. 図 12 に示すよう に、 f_{prox} は ζ < 2.5 の範囲で増加関数であり、 ζ > 2.5 の 範囲で減少関数である. つまり、 ζ = 2.5 を境界として *a*、 μ 、 wが小さい場合は導電率が高い程損失が大き く、大きい場合は導電率が低いほど損失が小さい. CCA 線の近接効果損の振舞いは以上のような理由による.

3.3 コイルの高周波抵抗

図 13 に示す直径 20 mmのボビンに直径 0.4 mmの Cu線と 5 %CCA線を 14 本束ねて 80 ターン巻回した コイルの高周波抵抗の測定値と計算値を図 14 に示し た.用いた導線の長さはそれぞれ 7.2 mであり,波長 に対して十分短い.形状因子 a は最小二乗法を用いた測 定値と計算値のフィッティングから 11.8 mm⁻¹ と求め た.測定値と計算値はよく一致し,CCA線コイルの高周 波抵抗が 15 ~ 350 kHzの範囲でCu線コイルよりも小 さくなる現象が再現された.60 kHzにおけるCCA線の 抵抗はCu線の 69 %であり,同径の導線を巻回したコ イルでありながら 30 %以上の抵抗低減となった.



図12 関数 f_{prox} Fig. 12. Function of proximity effect.



図13 CCA線コイル Fig. 13. Coil wound by CCA wires.



Fig. 14. Comparison of AC resistance.

4. む す び

本報告では、断面が円形で二層構造の導線の表皮効果 と近接効果による高周波抵抗の数値解析を行った.ま た、低周波においてCCA線の渦電流損がCu線よりも小 さい現象について、理論的な解明を行った.CCA線コイ ルの高周波抵抗がCu線コイルよりも低くなる現象を計 算と数値計算の両方で示した. 高周波においてCCA線 は軽量かつ低損失な導線として用いることができるた め,特に移動体に搭載する非接触給電用の導線として有 用である.



- N. Shinohara : "Power without wires," IEEE Microw. Magazine, vol. 12, no.7 pp.S65-S73, 2011
- 2) 松木英敏 : 非接触電力伝送技術の最前線, シーエムシ ー出版, pp.1-7, 2009
- C. R. Sullivan : "Aluminum windings and other strategies for high-frequency magnetics design in an era of high copper and energy costs," IEEE Trans. Power Electron., vol. 23, no. 4, pp. 2044-2051, 2008
- N. Guan, et al. : "AC resistance of copper clad aluminum wires," IEICE Trans, on Commun., Vol. E96-B, No. 10, pp. 2462-2468, 2012
- 5) 竹山説三:電磁気学現象論,丸善,1964
- J. A. Ferreira : "Improved analytical modeling of conductive losses in magnetic components," IEEE Trans. Power Electron., vol.9, no. 1, pp.127-131, 1994